## This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

## METHOD FOR PLATING TRANSPARENT CONDUCTIVE FILM PATTERN.

Patent Number:

JP1096383

Publication date:

1989-04-14

Inventor(s):

SUZUKI TERUO; others: 02

Applicant(s)::

**SEIKO INSTR & ELECTRON LTD** 

Requested Patent: JP1096383

Application Number: JP19870253158 19871007

Priority Number(s):

IPC Classification: C23C18/18; G02F1/133; H01B13/00

#### **Abstract**

PURPOSE: To selectively form and electroless plating film without damaging a substrate by electrolytically depositing Pd on the specified part of the transparent conductive film pattern on the transparent insulating substrate, and applying electroless plating.

CONSTITUTION: The upper surface of the transparent insulating substrate 1 (glass substrate) is patterned with a transparent conductive film 2 (ITO film), and the part not to be metallized is masked with a masking agent 4. The substrate 1 is then degreased, pickled, and then washed with water, and Pd is electrolytically deposited on the substrate 1 in the active soln. consisting essentially of palladium chloride. The substrate is further washed with water and electroless-plated to selectively form a coating film, the terminal 5 is cut off, the masking agent 4 is removed, and the substrate is heat-treated. As a result, an excellent plating film is formed on the specified part of the transparent electrode pattern, and the substrate 1 is not damaged.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

THIS PAGE BLANK (USPTO)

#### ⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## @ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-96383

@Int Cl:4

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)4月14日

C 23 C 18/18 G 02 F 1/133 H 01 B 13/00

3 2 3 HCB 6686-4K 7370-2H -8832-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

母発明の名称

透明導電膜パターン上へのめつき方法

②特 顋 昭62-253158

❷出 顧 昭62(1987)10月7日

**砂**発 明 者 鈴 木

輝 夫

東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内

切発 明 者 高 塩

i de

東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内

東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコ

目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内。

①出 顋 人 セイコー電子工業株式 会社 東京都江東区亀戸6丁目31番1号

#### m is a

#### 1. 発明の名称

透明基電膜パターン上へのめっき方法

#### 2. 特許請求の範囲

透明地級延板上に形成される透明可電販パターンの所定部分を、パラジウムを含む話性液中で電 解処理を行いパラジウムを付着させた後、無電解 めっき液を施すことを特徴とする透明可能膜バタ ーン上へのめっき方法。

#### ・3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、液晶パネルなど透明な無极ガラス、 有极フィルム上に形成される透明系電製パターン 上へ選択的にめっきを能す方法に関するものであ る。

#### (発明の概要)

透明認電数パターン上の所定部分をパラジウム を含む活性液で隔極電解しパラジウムイオンを折 出させた後、興電解めっきを行うことにより、所 望とする透明部電段パターン上へ選択的にめっき を形成する方法を提供するものである。

#### (従来の技術)

液晶パネルにおいては、大型化。高田皮化に伴い高信頼性実验法として、端子部のメタライズが なされている。

往来液晶パネルを担けては、ソーダガラスポリスを収け付い、ポリエステルルを、サークを対するのは、リエステルルを、このは、ロークのには、ロークのには、ローのでは、ローの

#### 特開平1-96383(2)

#### (発明が解決しようとする問題点)

しかし、これら一連の工程の中で、選択性を出す活性板は、フッ化物が含有されているためがラス 芸板を浸す問題があった。また、耐薬品性のある便質がラス芸板では、ガラス面にもめっきが所出してしまうなど選択性の点で問題があった。本 発明は、これら問題点を解決するために行われた

ニングし、メタライズ不要節分をマスキング形 4 によりマスクし、次いでこれらを脱踪。 放洗いし 水洗後、塩化パラジウムを主成分とする活性液 (カニセン社製レッドシューマ) 中で透明電傷を 隔極に電解処理した。

#### (処理条件)

世际定压		1.5~ 3 V	
2	皮	至及	
14	65	1 ~ 3 分	
焓	156	カーポン	
4.4	Ans 45 A 5		

次に水洗後、無理解ニッケルめっき(カニゼン社 製品S-580)50で、7分間のめっきして約0.5 ミクロンのNI-P被数を透明電積上に選択的に が形成した。その後、透明電機間を繋ぐ椅子5を切断し、マスキング用を除去した後、250で、30分の熱処理を行った。

このようにして得られた無電解めっきは、透明 電極パターンの所定部分に良好なめっき被談を形成し、また、ガラス延板の損傷も全く見られなかった。 ものである.

#### 【問題点を解決するための手段】

本発明は、上記問題点を解決するため、透明感 電膜パターンの所定部分を塩化パラジウムを含む 活性液中で隔極後加速解を行い、活性核中のパラ ジウムイオンを透明器電融(酸化スズ、ITOな ど)上にパラジウムを完全に折出させた後、無征 解めっきを行うことにより、ガラス悲坂をいため ずかつ、遠沢性良好な透明器電膜上へのめっきを 形成する方法を見出したものである。

#### (実施例)

以下、本発明の実施について第1図をもとに及 明する。第1図は、液晶パネルの外部端子部分の 料視図である。1は使質がラス症板、2は便質が ラス上に高者法で形成された複数の1TO透明症 極数、3は半田付け接合するためのメクライズ端 子部分、4はめっきが出防止のためのマスキング 剤、5は透明症を端子間を短めさせるための1T の透明な変数である。

まず、ガラス各板1上に透明率電数2をパター

本発明の実施例では、透明地縁恭仮に更質ガラスを用いたが、ソーダガラス。 石英ガラス。 などの無難材料、また、ポリエステルなどの有限フィルムであっても同様な効果を得ることが可能である。

#### (発明の効果)

以上評述したように、本発明によれば、所望とする透明等電際パターン上のメタライズをする場合、透明等電際パターン部分を単化パラジウムを合む活性液中で隔極電解処理を行いパラジウムを付むさせた後無電解めっきを遊りことにより、処理によるガラス強板に損傷を与えることができ、といれ無電解的っき被談を形成することができ、は初性の高い液晶パネルなどの実装を可能としたものでその効果は大きい。

#### 4、図面の簡単な説明

第1図は液品パネル外部端子部の斜視図である。

1・・・ガラス落板 (透明地縁恭板)

2・・・透明だ底(「TO鮗)

#### 特閒平1-96383(3)

3 ・・・透明電極メタライズ必要部分

4・・・マスキング剤

5・・・透明電極間を結ぶ確予(ITO膜)

N

出願人 セイコー電子工業株式会社



液晶パネル外部端子部分の斜視図 第 | 図

THIS PAGE BLANK (USPTO)